



APEXX S3

クラス最高レベルのパフォーマンスチューニングが施されたCPU周波数とマルチコアにより、要求の厳しいCAD、3Dモデリング、モーションメディア、レンダリング、ビジュアライゼーション、シミュレーションを高速化する液冷式APEXX S3は、世界最速のコンピュータワークステーションです。最大5.7GHzで動作するIntel® Core™ Ultra プロセッサ、プロフェッショナルGPU、オールメタルシャーシに搭載されたプレミアムコンポーネントを備え、米国で設計、製造、サポートされています。



主な特徴

最新のIntel® Core™ Ultraプロセッサと高度な液冷システムを搭載し、エンジニアリングおよび製品設計アプリケーションに最適です。

プロフェッショナルグレードのNVIDIA® RTX™Pro、NVIDIA® GeForce™、またはAMD® Radeon Pro™グラフィックスを搭載。

デジタルコンテンツ制作やその他のプロフェッショナルアプリケーションに最適な、世界最高水準のマルチスレッド性能を実現。

筐体素材

アメリカ国内で製造されたプロフェッショナルグレードのアルミニウムシャーシを採用

サービス & サポート

3年間センドバック
ピックアップサービス
オンサイト修理

チップセット:

Intel Z890

ソケット:

シングル (1851)

CPU冷却:

水冷 (簡易水冷/クローズドループ)

プロセッサ:

Intel Core Ultra 200 Series

コア動作周波数:

ブースト 5.7GHz

コア/スレッド数:

24コア

マルチスレッディング:

非対応

最大構成可能メモリ:

192GB

DIMMスロット数:

4

物理PCIeスロット:

x16, x16(x4動作)

GPUあたりのPCIeレーン:

最大1枚のGPUまでx16動作に対応

M.2ドライブ:

4スロット (各最大4TB)

U.2サポート:

対応

RAIDサポート:

0, 1

OCuLinkサポート:

非対応

最大2.5インチ / 3.5インチ構成:

3.5インチ × 2基 / 3.5インチ × 1基 + 2.5 × 2基 / 2.5インチ × 4基

オンボードWi-Fi:

802.11ab (Wi-Fi 7)

オンボードBluetooth:

V5.4

電源ユニット:

750W (80 PLUS Gold)

筐体寸法:

幅: 17.37cm (6.84")

高さ: 38.81cm (15.28")

奥行: 45.21cm (17.80")

フロント I/O:

USB 3.2 Gen 1 Type A × 2

USB 3.2 Gen 2 Type C × 1

オーディオ出力 / マイク入力

リア I/O:

2.5 Gigabit LAN (RJ-45) × 1

5.0 Gigabit LAN (RJ-45) × 1

Thunderbolt 4.0 (USB Type-C) × 2

USB 3.2 Gen 2 (Type-A) × 4

USB 3.2 Gen 1 (Type-A) × 4

USB 2.0 (Type-A) × 2

5.1-Channel HD Audio

Antenna × 2

HDMI × 1

光学ドライブ:

なし

ラックマウントオプション:

なし

Sクラスワークステーションは、最大5.7GHzの速度を実現するIntel®プロセッサを搭載しています。このモデルのCPUは、ブースト速度を無期限に維持できるように性能が強化されています。GPUの電力バジェットは、控えめな推定値です。特定のハードウェア構成をテストするために、システムをカスタマイズすることも可能です。

記載されている出荷重量は概算であり、構成によって異なる場合があります。

BOXX

